

臻鼎公告 2025 年第一季營運成果，營收再創同期新高，營業利益年增逾四成

全球 PCB 領導大廠臻鼎科技控股股份有限公司(股票代號：4958)今(13)日公佈 2025 年第一季合併財務報告，營收達新台幣 400.82 億元，年增 23.3%，創歷年同期新高，營業利益達新台幣 10.56 億元，年增 42.2%。稅後淨利為新台幣 10.25 億元，歸屬母公司淨利為新台幣 6.32 億元，每股盈餘為新台幣 0.66 元。

臻鼎表示，第一季營收刷新歷年同期新高紀錄，在行動通訊、電腦消費、伺服器/車載/光通訊以及 IC 載板等四大應用領域皆繳出雙位數成長的亮眼表現，顯示臻鼎多元產品線在各關鍵應用領域均具高度競爭力。儘管因持續投入資本支出使折舊費用較去年同期增加新台幣 5.1 億元，加上匯率波動的影響，第一季毛利率較去年同期下滑，但在營運費用控制得宜之下，營業利益率較去年同期增加 0.3 個百分點至 2.6%，營業利益年增達 42.2%，公司營運效率持續優化。

面對近期美國潛在關稅政策所帶來的全球經貿不確定性，臻鼎指出，公司產品直接銷售到美國佔不到 0.5%，目前觀察其對公司直接衝擊有限。公司將持續關注終端需求變化，靈活調度全球產能，以維持營運彈性與穩定性。儘管整體環境挑戰仍在，臻鼎看好各類邊緣 AI 裝置需求增溫，包含 AI 手機、智慧眼鏡、人形機器人、智能車等，同時 AI 伺服器、光通訊與 IC 載板等高階產品新訂單陸續挹注，預期今年四大應用皆將成長，2025 年營收維持「再創新高」的目標。

在 IC 載板方面，臻鼎繼去年營收締造逾 75% 的高成長動能後，2025 年第一季仍繳出近三成年增幅，主要持續受惠大陸與歐美客戶「China for China」的高階 IC 載板需求。臻鼎預期，IC 載板將是今年成長最快的業務部門，全年營收成長目標超過四成。

展望未來 IC 載板技術演進，臻鼎指出，2.5D/3D 高階 ABF 載板規格預期將突破 24 層，尺寸更可能超過 120x120mm 以上，對製程能力提出更高挑戰。為滿足全球先進封裝 ABF 載板需求，臻鼎正全力推進高雄 AI 園區建設，擴充高階 ABF 載板產能，目標 2030 年躋身全球前五大 IC 載板廠。

同時，臻鼎亦積極佈局前瞻技術，與多家國際客戶展開未來一至兩年新產品與新技術的共同開發。在折疊終端與穿戴裝置領域，臻鼎憑藉動態彎折 FPC 模組與超長尺寸 FPC 組件技術，已成為折疊手機、AR/VR 裝置與 AI 眼鏡等終端裝置的核心供應商。在 AI 伺服器方面，臻鼎推出支持 GPU 模組與高速傳輸接口的高階 HDI，滿足高算力需求。於光通訊領域，臻鼎運用高階 mSAP 設計，積極布局 800G/1.6T 光通訊升級市場，並與客戶合作開發下一代 3.2T 光通訊解決方案。

在全球總體環境不確定性升高之際，臻鼎不僅將加速全球生產基地的數位轉型，提高工廠單位人均產值、提升營運效率，同時亦持續強化全球產能布局，於大陸、泰國、高雄及印度建構完整的生產基地，以提升抗風險能力並優化供應鏈彈性。其中，泰國新廠第一期已於5月8日試產，將可支應高階伺服器、車載與光通訊應用相關需求；第二期廠房亦於同日動土。高雄AI園區之高階ABF載板與RPCB產能建置依計劃推進。泰國與高雄兩大基地的生產效益預期將於2026-2027年起陸續顯現，進一步鞏固臻鼎於全球PCB市場的領導地位。

單位：新台幣百萬元，除每股盈餘外

期間	1Q25	1Q24	年變動
營業收入	40,082	32,510	+23.3%
營業毛利	5,885	5,337	+10.3%
營業利益	1,056	743	+42.2%
稅後淨利	1,025	1,436	-28.6%
歸屬母公司淨利	632	977	-35.3%
每股盈餘	0.66	1.03	-35.9%
毛利率	14.7%	16.4%	-1.7ppts
營業淨利率	2.6%	2.3%	+0.3ppts
純益率	2.6%	4.4%	-1.8ppts

詳細財報相關資訊請至公司網站「[投資人專區](#)」查詢。

關於臻鼎科技控股

臻鼎科技控股股份有限公司(台灣證券交易所股票代號: 4958)主要從事研發、生產及銷售多樣化之軟性電路板與模組、類載板、高密度連接板、高多層及高密度印刷電路板(HLC-HDI)、多層硬板、IC載板等產品，廣泛應用於電腦資訊、消費性電子產品、通訊網路、車用電子、AI伺服器高速運算、光模塊與醫療等領域，提供客戶一站式購足全方位解決方案的專業服務公司。根據Prismark以營收計算的全球PCB企業排名，臻鼎2017年至2024年連續八年榮登全球最大PCB生產企業，更多詳細資訊請至公司網站：www.zdtco.com。

公司發言人

凌 惇

公司治理暨投資人關係處

電話: 886 3 3830101

Email: duen.t.ling@zdtco.com